

HM4054G 线性锂离子电池充电器

■ 产品概述

HM4054G 是一款完整采用恒定电流/恒定电压单节锂离子电池充电管理芯片。其 SOT 小封装和较少的外部元件数目使其成为便携式应用的理想器件，HM4054G 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。

由于采用了内部 PMOSFET 架构，加上防倒充电路，所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节，以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制，充电电压固定于 4.2V 而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时，HM4054G 将自动终止充电循环。

当输入电压（交流适配器或 USB 电源）被拿掉时，HM4054G 自动进入一个低电流状态，将电池漏电流降至 2uA 以下。也可将 HM4054G 置于停机模式，而将供电电流降至 45uA。HM4054G 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。

■ 主要特性

- 充电电流最大可调整到 500mA；
- 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管；
- 热带保护的恒定电流/恒定电压操作最大限度保证充电速度而无过热的危险；
- 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电；
- 精度达到 ±1% 的 4.2v 预设充电电压
- 2.9v 的涓流充电门限；
- 待机模式下的供电电流为 45uA；
- 集成完整的充电状态显示，简化外围电路；
- 采用 5 引脚 SOT-23 封装。

■ 管脚描述

序号	符号	功能描述	序号	符号	功能描述
1	\overline{CHRG}	漏极开路充电状态输出	4	Vcc	正输入电源电压
2	GND	接地引脚	5	PROG	充电电流设定、充电电流监控和停机引脚
3	BAT	充电电流输出			

■ 封装外形

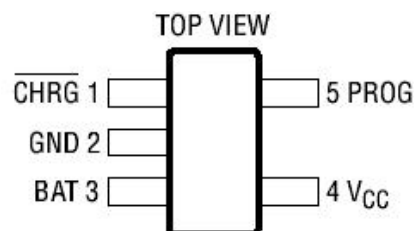


SOT23-5

■ 典型应用

- 蜂窝电话、PDA、MP3 播放器
- 充电座
- 蓝牙应用

■ 管脚配置



SOT23-5 封装

■ 电气特性

表格标注表示该指标适合整个工作温度范围，否则仅指 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{CC}=5\text{V}$ ，除非特别注明。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{CC}	输入电源电压		4.25		6.5	V
I_{CC}	芯片消耗电流	充电模式 (3), $R_{PROG}=10\text{k}$		110	500	μA
		低功耗模式 (充电完成)		45		μA
		关断模式 (R_{PROG} 没有连接, $V_{CC}<V_{BAT}$, or $V_{CC}<V_{UV}$)		35	50	μA
V_{FLOAL}	稳定浮充电压	$V_{BAT}<V_{TRIKL}$, $R_{PROG}=10\text{k}$	4.158	4.2	4.242	V
I_{BAT}	BAT 电流充电电流	当前模式, $R_{PROG}=10\text{k}$	90	100	130	mA
		当前模式, $R_{PROG}=2\text{k}$		500		mA
		低功耗模式, $V_{BAT}=4.2\text{V}$		± 1	± 5	μA
		关断模式 (R_{PROG} 没有连接)		± 0.5	± 5	μA
		睡眠模式, $V_{CC}=0\text{V}$		± 1	± 5	μA
I_{TRIKL}	涓流充电电流	$V_{BAT}<V_{TRIKL}$, $R_{PROG}=10\text{k}$		10		mA
V_{TRIKL}	涓流充电阈值电压	$R_{PROG}=10\text{k}$, V_{BAT} 上升	2.8	2.9	3.0	V
V_{UV}	VCC欠压锁定阈值	From VCC Low to High		3.7		V
V_{UVHYS}	VCC欠压锁定迟滞			130		mV
V_{ASD}	VCC充电阈值电压	VCC从低到高		100		mV
		VCC从高到低		30		mV
V_{CHRG}	CHRG引脚输出电压	$I_{CHRG}=5\text{mA}$		20	50	mV
V_{PROG}	充电基准电压	当前模式, $R_{PROG}=10\text{k}$	0.9	1.0	1.1	V
ΔV_{RECHRG}	自动重充电滞电压	$V_{FLOAT} - V_{RECHRG}$		150		mV
T_{LIM}	过温关断点			150		$^{\circ}\text{C}$
I_{PROG}	PROG上拉电流			1.5		μA

注：1、超出最大工作范围可能会损坏芯片。
 2、芯片不建议工作在极限参数的状态下。

3、芯片的工作电流包括PROG Pin外面电阻消耗的电流（约100uA），但不包括芯片通过BAT Pin给芯片充电的电流（约100mA）。

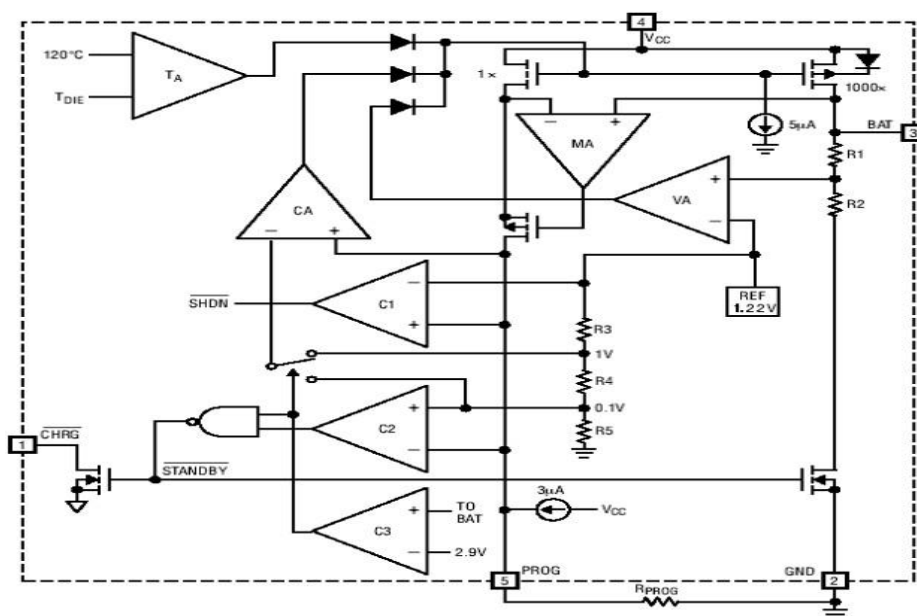
4、充电终止电流一般是设定充电电流的0.1倍。

5、

■ 绝对最大额定值

参数	符号	额定值	单位
输入电源电压	VCC	7	V
输入电压	VIN	-0.3 to 7	V
PROG 电压	VPROG	VCC+0.3	V
BAT 电压	VBAT	7	V
CHRG 电压	VCHRG	7	V
BAT 短路	-	Continuous 连续	-
热阻	θ_{JA}	75 (DIP/SOP8)	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
BAT 电流	IBAT	500	mA
PROG 电流	I _{PROG}	800	uA
最高结温	T _J	125	$^{\circ}\text{C}$
内部结温	T _J	-40 to 85	$^{\circ}\text{C}$
贮藏温度	T _S	-65 to 125	$^{\circ}\text{C}$
焊接温度（不超过 10sec）		300	$^{\circ}\text{C}$

■ 功能框图



■ 功能说明

● 正常充电循环

当V_{CC}引脚电压升至UVL0门限电平以上且在PROG引脚与地之间连接了一个精度为1%的设定电阻器或当一个电池与充电器输出端相连时,一个充电循环开始。如果BAT引脚电平低于2.9V,则充电器进入涓流充电模式。在该模式中, HM4054G提供约1/10的设定充电电流,以便将电流电压提升至一个安全的电平,从而实现满电流充电。

当BAT引脚电压升至2.9V以上时,充电器进入恒定电流模式,此时向电池提供恒定的充电电流。当BAT引脚电压达到最终浮充电压(4.2V)时, HM4054G进入恒定电压模式,且充电电流开始减小。当充电电流降至设定值的1/10,充电循环结束。

● 充电电流的设定

充电电流是采用一个连接在PROG引脚与地之间的电阻器来设定的。设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算:(根据需要的充电电流来确定电阻器阻值)

$$R_{\text{PROG}} = \frac{1000}{I_{\text{BAT}}}$$

● 充电终止

当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10时,充电循环被终止。该条件是通过采用一个内部滤波比较器对ROG引脚进行监控来检测的。当PROG引脚电压降至100mV,充电被终止。充电电流被锁断, HM4054G进入待机模式,此时输

入电源电流降至45uA。(注:C/10终止在涓流充电和热限制模式中失效)

充电时, BAT引脚上的瞬变负载会使PROG引脚电压在DC充电电流降至设定值的1/10之间短暂地降至100mV以下。一旦平均充电电流降至设定值的1/10以下, HM4054G即终止充电循环并停止通过BAT引脚提供任何电流。在这种状态下, BAT引脚上的所有负载都必须由电池来供电。

● 充电状态指示器

CHRG为芯片的输出状态指示端口,芯片内部设置了一个强下拉源,强下拉状态表示HM4054G处于一个充电循环中,一旦充电循环被终止,则引脚状态由欠压闭锁条件来决定;

● 欠压闭锁

一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监控,并在V_{CC}升至欠压闭锁门限以上之前使充电器保持在停机模式。UVL0电路将使充电器保持在停机模式。如果UVL0比较器发生跳变,则在V_{CC}升至比电池电压高100mV之前充电器将不会退出停机模式。

● 增加热调节电流

降低内部MOSFET两端的压降能够显著减少IC中的功耗。在热调节期间,这具有增加输送至电池的电流的作用。对策之一是通过一个外部元件(例如一个电阻器或二极管)将一部分功率耗散掉。

■ 封装尺寸图

UNIT: mm

